Family list
1 family member for:
JP2001281438
Derived from 1 application.

1 SUBSTRATE FOR FORMATION OF COLOR FILTER, COLOR FILTER AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME Publication info: JP2001281438 A - 2001-10-10

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

SUBSTRATE FOR FORMATION OF COLOR FILTER, COLOR FILTER AND METHO FOR MANUFACTURING THE SAME

Patent number:

JP2001281438

Publication date:

2001-10-10

Inventor:

FUJIMORI NATSUO; ISHIDA MASAYA

Applicant:

SEIKO EPSON CORP

Classification:

- international:

G02B5/20; G02F1/1335; G03F7/26; G09F9/00;

G09F9/30; G02B5/20; G02F1/13; G03F7/26; G09F9/00; G09F9/30; (IPC1-7): G02B5/20; G02F1/1335; G03F7/26;

G09F9/00; G09F9/30

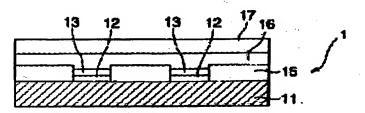
- european:

Application number: JP20000099959 20000331 Priority number(s): JP20000099959 20000331

Report a data error here

Abstract of JP2001281438

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a substrate treated by a new patterning technique to be applicable for an ink injection method in the method for forming a thin film pattern on a substrate by using the ink injecting method. SOLUTION: The substrate is used to form a color filter and has an organic molecular film pattern. The organic molecular film pattern has such a function that when a color filter material is supplied by the ink injection method, a color filter layer 15 is selectively formed based on the pattern.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 持 開 2001 — 281438

(P2001-281438A)

(43)公開日 平成13年10月10日(2001.10.10)

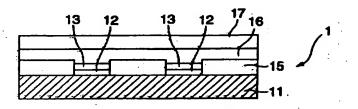
(51) Int. Cl. 7	識別配号	FI				デーマ	J-Y. (参考
G02B 5/20	101	G02B 5/20		101		2H048		
G02F 1/1335	505	G02F 1/13	35	505		2H091		
G03F 7/26	511	G03F 7/26		511		2H096		
G09F 9/00	342	G09F 9/00		342	Z	5C094		
9/30	349	9/30		349	В	5G435		
		審査請求	未請求	請求項	の数18	OL	(全9頁	₹)
(21)出願番号	特願2000-99959(P2000-99959)	(71)出願人	00000236	19				
			セイコー	エプソン	株式会	社	<u>_</u> :	
22)出願日	平成12年3月31日(2000.3.31)		東京都新	宿区西新	宿2丁	目4番	l 号	
:		(72)発明者	藤森 南	都夫				
	•		長野県諏	訪市大和	3丁目	3番5号	身 セイ	コ.
	:		ーエプソ	ン株式会	社内			
· .		(72)発明者	石田 方	哉				
		;	長野県諏	訪市大和	3丁目	3番5年	ラ セイ	コ
•	:		ーエブソ	ン株式会	社内			
:	•	(74)代理人	10007910	8				
,			弁理士	稲葉 良	幸	(外2名)		
,								
•								
	:					最	終頁に制	とく

(54) 【発明の名称】カラーフィルターを形成するための基板、カラーフィルター、及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 インク吐出方式を用いて基板上に薄膜パターンを形成する方法においおて、新規なパターニング技術で処理された、インク吐出方式を適用するための基板を提供する。

【解決手段】 カラーフィルターを形成するための基板であって、有機分子膜パターンを有し、この有機分子膜パターンは、インク吐出法によりカラーフィルターの材料を供給した際に、このパターンに基づいてカラーフィルター層 15 が選択的に形成される機能を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 カラーフィルターを形成するための基板であって、有機分子膜パターンを有し、該有機分子膜パターンは、カラーフィルターの材料を供給した際に、該パターンに基づいてカラーフィルター層が選択的に形成される機能を有する基板。

【請求項2】 前有機分子膜が、自己組織化膜からなる 請求項1記載のカラーフィルターを形成するための基 板。

【請求項3】 遮光層パターンを有し、該遮光層が形成 10 されていない部分に前記カラーフィルター層が選択的に 形成される機能を有する請求項1又は2記載のカラーフィルターを形成するための基板。

【請求項4】 前記遮光層パターンは、前記カラーフィルター層が選択的に形成される機能を有する有機分子膜パターンにも基づいて形成されている請求項3記載のカラーフィルターを形成するための基板。

【請求項5】 前記カラーフィルターの材料の供給がインク吐出法によって行われる請求項1記載の基板。

【請求項6】 基板上に有機分子膜パターンと、該有機 20 分子膜パターンに基づいて形成されたカラーフィルター 層パターンを有するカラーフィルター。

【請求項7】 前記有機分子膜が、自己組織化膜からなる請求項6記載のカラーフィルター。

【請求項8】 遮光層パターンを有し、該遮光層が形成されていない部分に前記カラーフィルター層が選択的に形成されている請求項6又は7記載のカラーフィルター

【請求項9】 前記遮光層パターンは、前記カラーフィルター層パターンの基礎となった有機分子膜とは異なる 30 有機分子膜パターンに基づいて形成されている請求項8 記載のカラーフィルター。

【請求項10】前記カラーフィルター層パターンがイン ク吐出法により形成されている請求項6記載のカラーフィルター。

【請求項11】 基板上に有機分子膜パターンを形成する工程と、該有機分子膜パターンに対してカラーフィルターの材料を供給し前記有機分子膜パターンに基づいてカラーフィルター層のパターンを形成する工程とを具備するカラーフィルターの製造方法。

【請求項12】 前記有機分子膜として、自己組織化膜 を用いる請求項11記載のカラーフィルターの製造方 法。

【請求項13】 基板上に遮光層パターンを形成した 後、該遮光層パターン上に、前記有機分子膜パターンを 形成する請求項11又は12記載のカラーフィルターの 製造方法。

【請求項14】 前記カラーフィルターの材料の供給をインク吐出法により行う請求項11及至13のいずかに記載のカラーフィルターの製造方法。

【請求項15】 基板上に第一の有機分子膜パターンを 形成する工程と、該第一の有機分子膜パターンに対して 遮光層の材料を供給し、該第一の有機分子膜パターンに 基づいて遮光層のパターンを形成する工程と、該遮光層 パターンが形成された基板上に第二の有機分子膜パター ンを形成する工程と、該第二の有機分子膜パターンに対 してカラーフィルターの材料を供給し、該第二の有機分 子膜パターンに基づいてカラーフィルター層のパターン を形成する工程と、を具備するカラーフィルターの製造 方法。

【請求項16】 前記第一及び/又は、第二の有機分子 膜として、自己組織化膜を用いる請求項11記載のカラ ーフィルターの製造方法。

【請求項17】 前記第二の有機分子膜パターンを形成する工程の前に前記第一の有機分子膜を除去する請求項15又は16記載のカラーフィルターの製造方法。

【請求項18】 前記遮光層の材料及び/又はカラーフィルターの材料の供給をインクジェット法により行う請求項15及至17のいずれかに記載のカラーフィルターの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カラーフィルターを形成するための基板、カラーフィルター及びその製造方法に関する。詳しくは、自己組織化膜等の反射膜を利用したパターンを基板上に形成し、インクジェット法等のインク吐出方式を用いてカラーフィルター層を基板上に形成するものである。

[0002]

40

【従来の技術】基板上に所定の機能を持つ薄膜を備えた 微細構造体が知られている。この微細構造体の一つに液 晶表示用カラーフィルターがある。このカラーフィルターは、次のような構造を備えている。

【0003】透明あるいは透光性基板上に赤、青、黄の各画素に対応するカラーフィルター層を形成しこれらを一つの色表示単位とし、この色表示単位を多数備える。各画素の間には一定の幅を持つブラックマトリクスといわれる遮光性領域パターンが存在して表示コントラストを高めるようにしている。

【0004】カラーフィルターを製造するには、基板上にフォトリソグラフィの技術を用いて遮光性領域のパターンを形成し遮光性領域の間の画素(ピクセル)内にカラー層を形成している。ピクセル内に特定色の色材を配置するために、例えば、ピエゾ素子を用いたインクジェット吐出方式、パブルジェット(登録商標)吐出方式などのインク吐出方式を利用することが提案されている。ブラックマトリクスは、仕切り壁(パンク)状のパターンを持って形成されており、この仕切り壁内に囲まれた開口が部に色材が充填されカラー層が形成されている。

50 【0005】係るカラーフィルターにおいて、画案から

のインクの滲みや混色を防止するために従来から様々な 解決手段が存在する。例えば、特開平7-35917号公報に は、透明基板上の所定位置に、複数色の画素および、該 画素の間隙に遮光用ブラックマトリクスが形成されたカ ラーフィルターにおいて、該遮光用ブラックマトリクス が、含フッ素化合物および/または含ケイ素化合物を含 有する黒色樹脂層、あるいは水に対し40°以上の後退接 触角をもつ黒色樹脂層であるカラーフィルターが開示さ れている。

【0006】また、特開平10-142418号公報には、透明 10 基板上に樹脂のプラックマトリクスパターンを形成する 工程と、該ブラックマトリクスパターンの間隙の基板表 面の表面エネルギーを増加させる表面改質処理を行うエ 程と、該プラックマトリクスパターンの間隙にインクを 付与する工程を有するカラーフィルターの製造方法が開 示されている。

【0007】一方、特開平4-195102号公報では、基板 上には濡れ易く、仕切り壁には濡れ難いインク材料の選 定は困難であることが述べられ、可染媒体層をパターン る仕切り壁を作成することと各画素形成部位への高速か つ高精度、低コストの染料成分の付与を特徴とした表示 品質の高い、低コストの液晶表示用カラーフィルターの 製造方法が開示されている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】従来から、カラーフィ ルターには、次に述べるようにより高い性能が要求され ていた。前記パンクは、2~3ミクロンの高さを持ち、し かもこのパンクは、フォトレジスト材により形成され、 該パンクの端面にアスペクト比に基づく傾斜角が有る。 したがって、インクがパンク内に吐出されて形成された 皮膜の厚さは、液滴とバンクの物性及び表面形状とに影 響される。特に、ピクセル間の色調を許容範囲に収めよ うとすると、20~30ミクロンのドット内の皮膜厚さを全 体的に±5%に管理することが必要となり、より高い精 度の確保が要求されている。

【0009】この精度を確保するための要因は、パンク と吐出されるインクとの界面張力による液の偏りにある ため、画素のパターンが微細になればなるほどより要求 されるレベルルが高い。

【0010】次に、遮光性プラックマトリクスの製造及 びカラー部の形成に際して、感光性レジスト材を用いた フォトリソグラフィの技術を用いていることから、遮光 性プラックマトリクスのパターンを微細化するには限界 がある。また、従来の光リソグラフィによる遮光領域を 基板上に形成する方法は、レジスト材の塗布、露光、現 像、乾燥と言う具合に多くの工程数を要するばかり、資 源・エネルギーを多く消費するプロセスでもあった。

【0011】本発明は、基板上にカラーフィルターのパ ターンを形成するための基板であって、新規なパターニ 50

ング技術で処理された、インク吐出方式を適用するため の基板を提供することを目的とする。本発明の他の目的 は、このパターニング基板を用いたカラーフィルターを 提供することである。本発明の他の目的は、均一な厚さ のカラー層を備えたカラーフィルター及びその製造方法 を提供することである。本発明の他の目的は、画素のパ ターンをより微細化でき、更には、省資源・省エネルギ 一化の下にカラーフィルターを製造できるカラーフィル ターの製造方法を提供することである。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明者は、特願平11-262663号において、基材と、該基材上にアミノ基あるい はチオール基を有する有機化合物からなる極薄膜パター ンと、該極薄膜パターンに基づいた層パターンを有する 微細構造体を提案した。本発明は、この有機化合物を含 む分子膜を基板に結合させて基板の表面性を改良し、こ の基板とインクジェット吐出方式を組み合わせて、既述 の問題を解決したものである。

【0013】この目的を達成する第1の発明は、カラー 状に染色して、着色部位を作成する工程で有効に作用す 20 フィルターを形成するための基板であって、有機分子膜 パターンを有し、該有機分子膜パターンは、カラーフィ ルターの材料を供給した際に、該パターンに基づいてカ ラーフィルター層が選択的に形成される機能を有する基 板であることを特徴とする。

> 【0014】この発明の第1の形態では、前有機分子膜 は自己組織化膜からなる。この発明の他の形態は、遮光 層パターンを有し、該遮光層が形成されていない部分に 前記カラーフィルター層が選択的に形成される機能を有 する。この発明のさらに他の形態では、前記遮光層パタ 30 ーンは、前記カラーフィルター層が選択的に形成される 機能を有する有機分子膜パターンにも基づいて形成され ている。又、カラーフィルター材料の供給は特に好まし くはインク吐出法によりなされる。

【0015】前記目的を達成するための第2の発明は、 基板上に有機分子膜パターンと、該有機分子膜パターン に基づいて形成されたカラーフィルター層パターンを有 するカラーフィルターであることを特徴とする。この本 発明の一つの形態では、前記遮光層バターンは、前記力 ラーフィルター層パターンの基礎となった有機分子膜と は異なる有機分子膜パターンに基づいて形成されてい

【0016】前記目的を達成するための第3の発明は、 基板上に有機分子膜パターンを形成する工程と、該有機 分子膜パターンに対してカラーフィルターの材料を供給 し前記有機分子膜パターンに基づいてカラーフィルター 層のパターンを形成する工程とを具備するカラーフィル ターの製造方法であることを特徴とする。この発明の一 つの形態では、基板上に遮光層パターンを形成した後、 該遮光層パターン上に、前記有機分子膜パターンを形成 する。他の形態では、前配カラーフィルターの材料の供

給をインク吐出法により行う。

【0017】さらに、本発明は、基板上に第一の有機分子膜パターンを形成する工程と、該第一の有機分子膜パターンに対して遮光層の材料を供給し、該第一の有機分子膜パターンに基づいて遮光層のパターンを形成する工程と、該遮光層パターンが形成された基板上に第二の有機分子膜パターンを形成する工程と、該第二の有機分子膜パターンに対してカラーフィルターの材料を供給し、該第二の有機分子膜パターンに基づいてカラーフィルター層のパターンを形成する工程と、を具備するカラーフ10ィルターの製造方法であることを特徴とする。

【0018】この発明の一つの形態では、前記第一及び /又は、第二の有機分子膜として、自己組織化膜を用いる。さらに、他の形態では、前記第二の有機分子膜パタ ーンを形成する工程の前に前記第一の有機分子膜を除去 する。さらに、他の形態では、前記遮光層の材料及び/ 又はカラーフィルターの材料の供給をインクジェット法 により行う。

【0019】本発明によれば、基板上の有機分子膜によって基板の撥液性や親液性などの基板の表面性を制御し、かつ、この基板とインク吐出技術を組み合わせることによって、従来技術の欄で述べたように、遮光性領域を仕切壁のようにすることなく遮光性領域の間の画案領域にカラー層を形成することが可能となる。

【0020】このことにより、遮光性領域が金属層めっき層であり、かつ金属めっき層の間にカラー層を形成した新規なカラーフィルターを提供することができる。また、本発明によれば、レジストを使用することなく機能性薄膜のバターンを形成できるために、工程の簡素化等の既述の目的を解決することができる。

【発明の実施の形態】本発明において用いられる前記基板としては、カラーフィルター形成用の基板として通常用いられているものを特に制限なく用いることができ、具体的には、透明或いは透光性基板である、石英ガラス基板、ガラス基板・プラスティックフィルム等を用いることができる。カラーフィルターのパターンは、遮光層のベースとなるパターンを構成する。有機分子膜とは、基板上でフォトリソグラフィ等のパターニング技術によって、所定のパターンを形成できるものであることが好ましい。この有機分子膜は基板に結合可能な官能基とそ40の反対側には基板の表面性を改質する(例えば、表面エネルギを制御する)官能基を備えている。

【0021】すなわち、有機分子膜は、基板を含む基材など下地層と結合できる結合部(結合性官能基)と、他端側に親水基(親液基)あるいは疎水基(疎液基)など基板の表面性を改質するための官能基と、これらの官能基を結ぶ炭索の直鎖あるいは一部分岐した炭素鎖を備えており、基板に結合して自己組織化して分子膜、例えば単分子膜を形成するものである。

【0022】本発明において基板表面に形成される自己 50

組織化膜とは前記有機分子膜の一例であり、基板など下 地層の構成原子と反応可能な結合性官能基とそれ以外の 直鎖分子とからなり、該直鎖分子の相互作用により極め て高い配向性を有する化合物を配向して成された膜であ る。前記自己組織化膜は、一般的なフォトレジスト材等 の樹脂膜と異なり、単分子を集積配向させて形成されて いるので、極めて膜厚を薄くすることができ、しかも、 原子レベルで均一な膜となる。即ち、膜の表面に同じ分 子が集積して位置するため、パターン形成された後に膜 の表面に均一な撥液性や親液性を付与することができ、 微細で選択性を備えたパターンを得る際に特に有用であ る。例えば、選択性を持った前記化合物として、後述す るフルオロアルキルシランを用いた場合には、膜の表面 にフルオロアルキル基が位置するように各化合物が配向 されて自己組織化膜が形成されるので、膜の表面に均一 な撥液性が付与される。

【0023】自己組織化膜を形成する化合物としては、 ヘプタデカフルオロテトラヒドロデシルトリエトキシシ ラン、ヘプタデカフルオロテトラピドロデシルトリクロ ロシラン、トリデカフルオロテトラオクチルトリクロロ シラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン等の フルオロアルキルシラン(以下、「FAS」という)等 を挙げることができる。

【0024】使用に際しては、一つの化合物を単独で用 いるのが好ましいが、2種以上の化合物を組み合わせて 使用しても、本発明の所期の目的を損なわなければ制限 されない。また、本発明においては、前記化合物とし て、前記FASを用いて有機分子膜パターンを形成する ことが、基板との密着性及び良好な接液(インク)性を 付与する上で好ましい。FASをパターニングすること によって親インク部と撥インク部のパターンを作ること ができる。例えば、FASが存在する部分が撥インク部 とすることができる。すなわち、FAS(フルオロアル キルシラン系シランカップリング剤) は、R。SiX (4-a) (Xは加水分解性基)の構造式を持ち、X は、加水分解によりシラノールを形成して、基板(ガラ ス、シリコン)等の下地のヒドロキシル基と反応してシ ロキサン結合で基板と結合する。一方、Rは(CF。) (CF,) - 等のフルオロアルキル基を有するため、基 板等の下地表面を濡れない(表面エネルギーが低い)表 面に改質する。

【0025】なお、自己組織化膜は、例えば、"An Introduction to ULTRATHIN ORGANIC FILMS:Ulman ACADEMI C PRESSに詳しく関示されている。

【0026】本発明は前途した有機分子膜パターンに基づいて所定の機能を持った機能性薄膜としてのカラーフィルター層を形成する。より好ましくは、遮光層パターンを有機分子膜に基づいて形成する点で最も特徴的である。

【0027】以下、本発明をカラーフィルターの製造を

例にして、かつ図面を参照して説明する。カラーフィル ターの製造方法は、図1~11に示すように、基板11 表面に有機分子膜(自己組織化膜)14を形成する第1 有機分子膜形成工程(図1)、有機分子膜14を所定の パターンで除去して第1段階の基板表面露出部11aと 第1段階の膜残留部11bとを形成する第1除去工程 (図2~3)、第1段階の基板表面露出部11a上に遮 光性材料からなる遮光性ブラックマトリクス13を形成 するブラックマトリクス形成工程(図4、5)、第1段 階の膜残留部11bに存在する有機分子膜を除去する第 2除去工程(図6,7)、遮光性プラックマトリクス1 3上にも有機分子膜14が形成されるように、再度、基 板基板11表面側に有機分子膜膜14′を形成する第2 有機分子膜形成工程(図8)、遮光性プラックマトリク ス13上に形成された膜パターン14'を残すように、 有機分子膜14'を除去し、第2段階の基板表面露出部 11 a'と第2段階の膜残留部11b'とを形成する第 3除去工程(図9)、及び第2段階の基板表面露出部1 1a'に、インクジェット法により、RGBインクを所 定のパターンで選択的に塗工して、カラー部15を形成 するカラー部形成工程(図10、11)を行うことによ

【0028】そして、図12に示すように、前記カラー部形成工程の後に、更に所定のオーバーコート層16を形成するオーバーコート層形成工程及び所定の電極層17を形成する電極層形成工程を、通常公知の方法に準じて行うことにより、所望のパターンのカラーフィルターが形成された基板を得ることができる。以下、詳述する。

1) 前記第1有機分子膜形成工程について

り実施することができる。

図1に示すように、基板11表面に前記化合物からなる有機分子膜14を形成する。有機分子膜は、例えば、前述の自己組織化膜の材料と前記基板とを同一の密閉容器中に入れておき、室温の場合、2~3日、100℃で3時間放置して形成することができる。自己組織化膜としては、既述のFASを用いるのが好ましい。尚、自己組織化膜を形成する場合、膜形成前に基板表面を酸素を含むプラズマ(大気又は空気中)で表面処理し、膜と基板の密着性を高めても良い。

2) 前記第1除去工程について

次いで、図2に示すように、フォトマスク20を介して 所定波長の紫外光で基板を露光することにより有機分子 膜14をパターニングする。その結果、図3に示すよう に、基板表面が露出した露出部分が形成される。すなわ ち、露出部分からなる前記の第1段階の基板表面露出部 11aと有機分子膜14が残存している部分からなる第 1段階の段階の膜残留部11bとが基板表面に形成され る。例えば基板表面が露出している部分は後述するカラ ーフィルターの材料となるインクなどの液滴に対して親 和性を備えており、有機分子膜が残存しているところは 50 液滴に対して親和性を備えていない。

【0029】自己組織化膜のパターニングに使用される技術には、既述の紫外線照射による方法の他、電子ピーム照射法、X線照射法、Scanning Probe Microscope (SPM) 法等が挙げられる。そのうち紫外線照射による方法が好ましく用いられる。紫外光等の照射により、自己組織化膜を形成している有機分子膜が、蒸散又は分解して選択的に除去される。従って、紫外線照射法では、基板表面露出部と膜残留部とのパターンは、それぞれフォトマスクに形成されたパターンに相当したものになる。

【0030】紫外光の波長及び照射時間は、自己組織化膜を形成する化合物に即して適宜決定されるものである。FASを用いた場合には、波長250nmの波長の紫外光が選択される。

3) ブラックマトリクス形成工程について

前述した有機分子膜(自己組織化膜)パターンに基づいて、例えば無電解めっきにより形成された金属薄膜からなる遮光性ブラックマトリクスのパターンを形成する。 無電解めっきは、通常、浸漬法により得られる。公知の 無電解めっき技術と同様に、めっきを施す前に公知のアクティベーション処理を基板に行うことが好ましい。

【0031】図4に示すように、アクティベーション処理により基板上に活性種層(部分)12を形成し、次いで、この上に無電解めっきを施し、図5に示すように、金属薄膜13を形成する。基板上にバターン化されて残存した自己組織膜はめっき液に対して親和性を持っていないことにより、自己組織膜が形成されていないところの基板表面露出部11aにブラックマトリスクとなるめっき層(13)が形成される。

【0032】アクティベーション処理において用いられるアクティベーター(活性液)として、パラジウム塩化合物、塩化水素等を含有する混合溶液を使用できる。この活性液に、室温で、pHが5.8になるように水酸化ナトリウム水溶液を加えて調整したものが好ましい。この活性化処理により基板上に活性種としてパラジウム層が形成される。活性液に基板を浸漬する時間は、好適には1~5分間である。前記無電解めっき液としては、ニッケル塩化合物、次亜リン酸及び水を含むニッケル無電解めっき液、及び水を含む金無電解めっき液等のめっき溶液がある。

【0033】特に、FAS等の自己組織化膜のパターンの組み合わせでは、例えば、アクチベータ組成として、パラジウム塩化合物、塩化水素を含有した混合液、〈塩化水素4%、パラジウム塩化合物0.2%、残りは水)30mlに1リットルの水を加え、室温においてpH5.2となるように水酸化ナトリウム水溶液を加えて調整したものを、無電解めっき液としてニッケル塩化合物次亜リン酸ナトリウム(ニッケル塩化合物:30g/l:リン酸ナトリウム10g/l)を含む溶液を用いる事が好

ましい。

【0034】無電解めっきを浸漬法で行う場合の浸漬時 間は、2~10分間であるのが好ましい。無電解めっき 層を形成するに際して、インク吐出法の一つであるイン クジェット法を利用することができる。すなわち、基板 表面露出部11aに選択的に無電解めつき液滴を吐出す

【0035】インクジェット法により無電解めっきで金 **属薄膜(ブラックマドリスクなる遮光膜)を基板に形成** する場合の金属皮膜の厚さは、無電解めっき液滴を吐出 10 するインクジェットプリンタヘッドの吐出ドット数を制 御して、所定の厚さに制御することができる。この場合 には、所望の金属被膜の厚さに応じて、ロット毎に吐出 ドット数を変更したり、一つの基板中で、吐出ドット数 を位置に応じて変更することにより金属被膜の厚みを適 宜調整することができる。めっき液の吐出を所定回数繰 り返することによりめっき層の厚さを増すことができ る。めっき層の好適な厚さは、0. 15~0. 2 μmで ある。

【0036】インクジェット法における吐出条件は、無 20 電解めっき液滴に用いる金属の析出条件に応じて調整さ れる。例えば、金属としてニッケルを用いる場合には、 吐出時の基板温度を、30~60℃とし、湿度を70% 以上に保持するのが好ましく、吐出ドット数を5回程度 とし、吐出回数を1回程度とし、1ドットあたりの吐出 量を、30pl程度とする。

【0037】尚、前述した遮光性プラックマトリクスの 形成は1)乃至3)の工程の要に有機分子膜、特に、自 己酸化膜のパターンに基づいて行っているが、通常のフ ォトリソグラフィによりパターンを形成しても良い。

4) 第2除去工程について

この工程は、前記第1除去工程の説明で詳述した手法を 用いて、膜残存部11bに存在する自己組織化膜を除去 する。図6に示すように、基板11の表面側全面に紫外 線照射を行い、図7に示すように、有機分子膜を全て基 板から除去して、基板11上に所定パターンの遮光性ブ ラックマトリクス13のみが形成されている状態にす る。紫外線照射により自己組織化膜を基板から除去する ことは、第1除去工程と同である。

5) 第2有機分子膜形成工程について

この工程は、第1自己組織化膜形成工程の説明で詳述し た手法を用いて、遮光性プラックマトリクス上にも自己 組織化膜を形成させるために、基板表面の全面に再度有 機分子膜(自己組織化膜)14′を形成する工程であ る。この工程及び次の工程の目的は、選択的に遮光膜で ある金属薄膜13に後述のカラーフィルターの材料を含 むインクに対する撥インク性を与えるためである。

6) 第3除去工程について

この工程は第1除去工程の説明において説明した内容に

形成されたフォトマスク20を介して、遮光性ブラック マトリクス13が形成されている部分を選択的に除去す るために紫外線を照射する。遮光性ブラックマトリクス 13が形成されている部位を除いて自己組織化膜14' を除去する。図9に示すように、第2段階の基板表面露 出部11a'と第2段階の膜残留部11b'とを形成す る。マスクによる露光は基板の裏側から行ってもよい。 7) カラー部形成工程について

図10に示すように、第2段階の基板表面露出部11 a'に、インクジェット法により、ヘッド30からカラ ーフィルターの材料であるRGBインクの液滴40を、 この露出部のパターンに即して選択的に吐出・盆工し て、図11に示すように、プラックマトリクス13の間 の領域にカラー層15を形成する。

【0038】カラーフィルターの材料としては、例えば 主溶剤をプチルカルビトール、アセテートとし、色調を 司る顔料、樹脂成分を含有した組成物、又は染料による 色材を用いることもできる。

【0039】インクジェット法は、省資源・省エネプロ セスとして期待が大きいマイクロ液体プロセスであり、 公知のインクジェット法を特に制限なく採用できる。ブ ラックマトリクスの上に選択的に設けられてなる有機分 子膜、特に自己酸化膜にインクに対して撥液性を持たせ ることで、インクジェットからのインク液適はブラック マトリクスの間に選択的に置かれることになる。

【0040】したがって、画素間隙に対応する位置にパ ンクを形成し、このパンクの間にインク液滴を充填する 場合に異なり比較して、カラー層の厚さは一定である、 カラー層の厚さを大きくできる、との効果が出る。残存 30 する自己組織化膜は、完全に除去するのが、オーパーコ ートとの密着性からいって好ましい。

【0041】最終的に得られたカラーフィルター1は、 図11,12に示すように、基板11上に、活性種層を 有する遮光性プラックマトリクス部13とカラー部15 とを備え、カラー層のの基板の径方向における厚さがほ ぼ均一である。符号16は、オーバーコート層であり、 符号17はITO電極層17とを具備する。

【0042】「ほぼ均一」とは、遮光性プラックマトリ クス部13とカラー層15とが、それぞれ、それらの断 40 面形状において凹面形状等となることがなく、部位によ って厚みにばらつきが生じることがない状態、具体的に は、それぞれ最も厚みの厚い部位と最も厚みの薄い部位 との差が、例えば、1μm±10%の範囲内にあること をいう。

【0043】活性種層を有する遮光性プラックマトリク ス13の最終的厚さは、100~200μmとするのが 好ましく、カラー部15の厚さは、1µm±10%とす るのが好ましい。

【0044】そして、本発明の製造方法によると、以下 即して行われる。図8に示すように、所定のパターンが 50 のような効果が奏される。有機分子膜、特に好ましく

11

は、自己組織化膜を利用し、しかもインクジェット法によりRGBインクを塗工するので、遮光性ブラックマトリクスとして金属薄膜を用いることができ、従来のカラーフィルターの製造方法のようなパンク厚による遮光性ブラックマトリクスとカラー部に膜厚の不均一性がなく、これらの膜厚の均一なカラーフィルターが特に得られる。このことにより、遮光性ブラックマトリクスの間隙の微細化が、従来に比してパターニングの極限までに可能となる。従来の製造方法に比して、工程数も減少し、省資源・省エネルギー化を達成できる。

【0045】なお、本発明は、上述の実施形態に何ら制限されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。

[0046]

【実施例】以下、実施例を参照して本発明を更に具体的 に説明するが、本発明はこれらに制限されるものではない。

【0047】〔実施例1〕石英ガラス基板表面に172nmの 紫外線を5~10分間照射して、前処理としてクリーニ ングを行った。更に、酸素プラズマを30秒程度照射し た。

【0048】次いで、石英ガラス基板とFASの一つであるヘプタデカフルオロテトラヒドロオクチルトリエトキシシランとを、同一の密閉容器に入れて3時間、60℃で放置することにより、該石英ガラス基板表面にヘプタデカフルオロテトラヒドロオクチルトリエトキシシランからなる自己組織化膜を形成して、第1自己組織化膜形成工程を行った。

【0049】更に、所定のパターンを有するフォトマスクを介して、172nmの紫外線を照射して、マスクしていない部位の自己組織化膜のみを選択的に除去して、第1段階の基板表面露出部と第1段階の膜残留部とを形成して、第1除去工程を行った。

【0050】得られた基板の前記の第1段階の基板表面 露出部上に、浸漬によりニッケル無電解めっき及び金無 電解めっきを施し、表面に金皮膜が位置するように2種 の金属皮膜が積層された遮光性ブラックマトリクスを形 成して、ブラックマトリクス形成工程を行った。

【0051】基板の表面側全面に172mmの紫外線を照射して、前記の第1段階の膜残留部に存在する自己組織 40 化膜を除去し、第2除去工程を行い、更に前記第1自己組織化膜形成工程と同様にして、基板の表面側全面に自己組織化膜を形成し、第2自己組織化膜形成工程を行った。

【0052】次に、遮光性プラックマトリクスと同じパターンで遮光部を有するフォトマスクを介して、172 nmの紫外線を照射することにより、遮光性ブラックマトリクス上の自己組織化膜を残して、他部分の自己組織化膜を除去し、第2段階の基板表面露出部と第2段階の膜残留部とを形成することにより、第3除去工程を行っ

た。

【0053】上記のように形成した遮光金属皮膜マトリクスを持った基板のマトリクス間隙(ピクセルサイズ100μm×300μm)にインクジェット法によりRGBインクを吐出・塗工した後、乾燥させて成膜することによりカラー部を形成し、カラー部形成工程を行った。【0054】インクジェット法は、吐出量40pl、ドット数10、吐出回数5とした。また、RGBインクの組成としては、主溶剤をブチルカルピトールアセテート(70%)として、更に固形分(顔料及び樹脂の合計10%)、残りをアルコールとした。色は顔料にて調整した。また、乾燥条件は、200℃で10分とした。次いで、基板上に残存する自己組織化膜を紫外線照射で除去した後、表面側全面にアクリル樹脂を塗工して、オーバーコートを形成し、更に、ITO電極皮膜を形成して、カラーフィルターを得た。

[0055]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、インク吐出方式を用いて基板上に機能性薄膜パターンを形成するための基板において、新規なパターニング技術で処理された、インク吐出方式を適用するための基板を提供することができる。本発明は、このパターニング基板を用いたカラーフィルターを提供することができる。本発明は、均一な厚さを持つカラー層を備えたカラーフィルター及びその製造方法を提供することができる。本発明は、画素やブラックマトリクスのパターンを微細化することができ、更には、省資源・省エネルギー化の下にカラーフィルターを製造できるカラーフィルターの製造方法を提供することができる。

0 【図面の簡単な説明】

【図1】カラーフィルターの製造工程において、有機分子膜(自己組織化膜)が基板表面に形成された状態を示している断面図である。

【図2】有機分子膜(自己組織化膜)がパターニングされる状態の工程に係わる断面図である。

【図3】基板上で有機分子膜(自己組織化膜)がパターニングされた状態を示す断面図である。

【図4】パターニングされた有機分子膜(自己組織化膜)の間の基板露出面に、活性金属層が形成されている 状態を示す断面図である。

【図5】活性金属層の上に金属めっき層が形成されている状態の断面図である。

【図6】基板上に残っている有機分子膜(自己組織化膜)に紫外光を照射している状態を示す断面図である。

【図7】金属めっき層の間の有機分子膜(自己組織化膜)が除去された状態の断面図である。

【図8】基板の全表面に第2の有機分子膜(自己組織化膜)を積層させた状態を示す断面図である。

【図9】金属めっき層の上以外の有機分子膜(自己組織 化膜)が紫外光を用いたフォトリソグラフィ技術によっ

て除去された状態の断面図である。

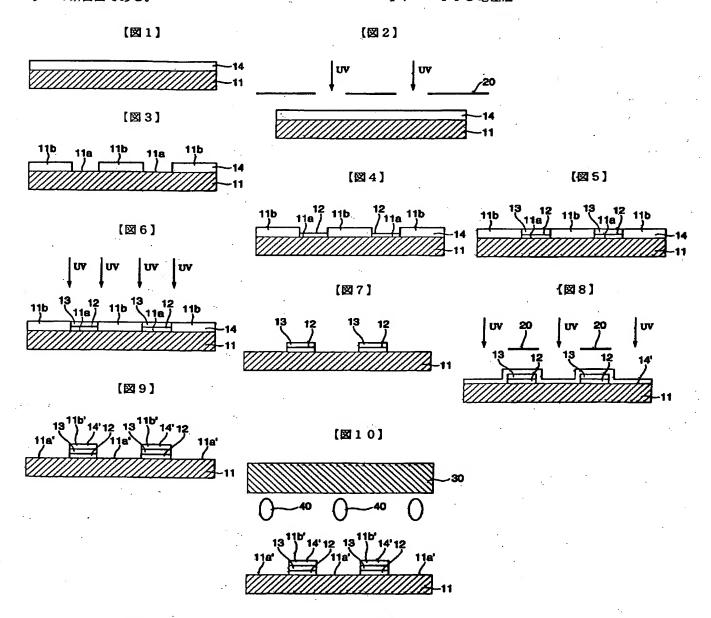
【図10】金属めっき層間にインクジェットプリンタへッドを用いてインク(色材)を吐出して状態の断面図である。

【図11】本発明の方法ので得られたカラーフィルターの一部を、基板の側面側から視た態様で示す概略図である。

【図12】本発明の工程によって得られたカラーフィルターの断面図である。

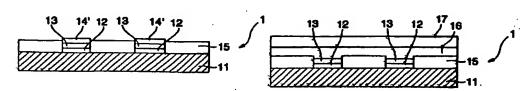
【符号の説明】

- 1 カラーフィルター
- 11 基板
- 12 活性種層
- 13 遮光性ブラックマトリクス
- 14 有機分子膜(自己組織化膜)
- 15 カラー層
- 16 オーパーコート層
- 17 ITO電極層



【図11】

【図12】



フロントページの続き

F 夕一厶(参考) 2H048 BA11 BA48 BA64 BB01 BB02 BB14 BB42 2H091 FA02Y FB12 FC01 FC21 FC29 FC30 FD04 FD24 GA16 GA17 LA11 LA15 2H096 AA28 BA20 EA02 EA03 GA45 HA27 JA04 5C094 AA43 BA43 CA19 CA24 DA13 ED03 ED15 FB01 GB01 5G435 AA17 BB12 CC12 FF13 GG12

KK05 KK07